

株主・投資家の皆様へ

図研エルミック株式会社 決算説明会のご案内

(東証第二部：4770)

薫風爽やかな季節となり、皆様におかれましてはご健勝のこととお慶び申し上げます。さて、当社の平成29年3月期の決算概要と、世の中がIoT(モノのインターネット、Internet of Things)の時代に進化していくことを踏まえ、当社が「組込システム」の開発企業としてIoTの進展の中で重要な役割を担うべく開発を進めてきた通信ミドルウェアの要素技術をはじめ、動画配信サービスの急拡大、またカメラ搭載ドローンやウェアラブル端末などの新たなカメラデバイスの一層の発展に貢献できる新たな技術、さらにはインダストリー4.0実現に向けた工場内エッジシステムのアプリケーションパッケージの事業動向など、当社の今後の技術開発の方向性と、財務的政策などの経営計画について、皆様にご説明いたしたく、決算説明会を開催いたします。

ご多用とは存じますが、何卒ご出席賜りますようお願い申し上げます。

なお、ご出欠のご意向を下記の通りご連絡いただければ幸甚でございます。

敬具

平成29年4月吉日

図研エルミック株式会社
代表取締役社長 朝倉 尉

記

日 時：平成29年5月22日(月曜日) 15:30~16:30(開場：15:00)
会 場：東京証券取引所 東証アローズ プレゼンテーションステージ
東京都中央区日本橋兜町2-1 TEL 03-3666-0141

事業内容：通信ミドルウェア製品の開発、販売

本 社：横浜市港北区新横浜三丁目1番1号

発 表 者：代表取締役社長 朝倉 尉

連絡事項：東証アローズに入場の際は、取引所の西口をご利用いただき、警備員に案内状をご提示ください。なお、警備員による金属探知機の検査がある旨ご了承ください。

ご参加ご希望の方は、下記URLをクリックし、参加申込みフォームにご記入ください。

URL: <http://www.elwsc.co.jp/page.jsp?id=2465>

お問い合わせは、ir@elwsc.co.jp宛、メールにてお願い申し上げます。